

Freiberger Compound Materials GmbH

Prozessingenieur CMP (m/w/d)

Sie suchen eine neue berufliche Herausforderung? Sie haben Interesse an der Mikroelektronik und wollen die Basis z.B. für LEDs, 6G oder WLAN der neuesten Generation legen? Dann sind Sie in unseren kleinen Teams bei einem weltweit führenden Hersteller von Verbindungshalbleiter-substraten für die Mikro- und Optoelektronik genau richtig! Wir sind langjährig erfolgreich in der Region tätig und suchen motivierte, verantwortungsvoll arbeitende Teamplayer.

Zur Verstärkung unserer Technologie-Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **Prozessingenieur Chemisch-Mechanisches Polieren (m/w/d)**.

Die Aufgabe:

- Systematische, statistische Prozessanalyse im Bereich Chemisch-mechanisches Polieren
- Prozessoptimierung und -entwicklung der Einzelprozesse
- Transfer von Entwicklungsergebnissen in Produktionsprozesse
- Mitarbeit in F&E- und Investitions-Projekten
- Erarbeitung von Vorschlägen und Umsetzung von Kostensenkungsmaßnahmen

Die Anforderungen:

- Erfolgreich abgeschlossenes Studium (Universität / Fachhochschule) in Chemie, Physik, Materialwissenschaften oder einem anderen naturwissenschaftlichen Grundlagenfach, Promotion von Vorteil
- Erfahrungen mit Halbleitertechnologie, insbesondere der Oberflächenbearbeitung (CMP, post CMP Clean, Wet Etch, Coat o.ä.) wünschenswert
- Anwendungsbereite Kenntnisse von C#, Visual Basic, SQL-Datenbanken oder physikalischer Modellierungssoftware von Vorteil
- Sicherer Umgang mit Office-Software und Datenauswerteprogrammen
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Nichtraucher

Unser Angebot für Sie:

Sie erwartet eine Vergütung nach Haustarifvertrag, der neben einem zusätzlichen Urlaubsgeld, einer betrieblichen Altersversorgung auch ein anteiliges 13. Monatsgehalt und eine Gewinnbeteiligung beinhaltet.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an: Ulrike Riedel • www.freiberger.com • personal@freiberger.com